

國家中山科學研究院 112 年度研發替代役第 2 次甄選簡章

壹、員額需求：

需求研發替代役役男計 80 員(博士 6 員、碩士 74 員，需求條件如附表 1)。

貳、薪資待遇及福利：

一、薪資待遇：

(一)第一、二階段：依內政部「替代役實施條例」規定辦理。

(二)第三階段：

1. 薪資：博士 64,280-79,000 元、碩士 49,280-58,000 元；
實際薪資依人員學歷、經歷、證照、工作內容調整敘薪。
2. 比照行政院頒「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」
支給年終工作獎金。

(三)第二、三階段表現優異者，得依權責另行核發獎金。

二、福利：

(一)自分發至本院服勤之日起，可依規定申請宿舍。

(二)自第二階段起，工作年資滿半年以上，依勞基法給予特別
休假。

(三)自第三階段起，享勞保、健保及依勞工退休金條例第 14 條
按月提繳退休金。

三、其他詳細待遇及福利悉依「本院研發替代役役男服勤管理規定」
及「本院研發替代役役男服務契約」辦理。

參、報考資格：

- 一、對象：役男為 79 年次(含)以後出生尚未履行兵役義務(含 82
年次以前及 83 年次以後出生役男)，經徵兵檢查為常備役體位
或 82 年次以前出生替代役體位，並具備國內或符合教育部採
認規定之國外大專院校碩士以上學歷之役齡男子。

註：非理、工學院畢業者，修習理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

二、限制條件：本院基於國防安全高度需求，有下列情形之一者，不得報考；若於錄取後，本院始查知具下列限制條件者，本院得取消錄取資格，並不得提出異議。

- (一)履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。
- (二)大陸地區、香港或澳門地區人士(包括現有或曾有前開地區之護照、居留證、身分證等，及其他經本院認定與前開地區有密切關聯之事實者)。
- (三)無行為能力或限制行為能力者。
- (四)因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治或受刑之宣告者。
- (五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不受此限。
- (六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不受此限。
- (七)因案被通緝或在羈押、管收中者。
- (八)依法停止任用者。
- (九)褫奪公權尚未復權者。
- (十)受監護宣告尚未撤銷者。
- (十一)曾於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣。
- (十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用者。

(十三)因品德、操守及違反資安規定遭曾任職單位核予大過(含)以上之懲罰者。

肆、報名時間及方式：

一、刊登於本院全球資訊網(<https://www.ncsist.org.tw>)，報名至112年3月15日截止。

二、符合報考資格者，請至本院網路徵才系統登錄個人資料，並上傳下列資料：

(一)個人履歷(格式如附表2)。

(二)論文摘要(如尚未完成論文者，請提供論文題目及綱要)，如有相關研究著作、國內外期刊發表等資料請檢附中文或英文摘要。

(三)在校期間歷年成績單或學期成績單，須為校方出具之正式文件。

(四)全民英檢中級或TOEIC600以上及其他英文檢定同等級以上證明(無則免附)。

同等語文能力測驗基準表								
測驗名稱	項目	分數範圍	CEFR 分數對照表					
			A1 入門級	A2 基礎級	B1 進階級	B2 高階級	C1 流利級	C2 精通級
多益 (TOEIC)	總分	5-990	120	350	550	750	880	950
托福(iBT)	總分	0-120	-	30	47	72	95	103
托福(ITP)	總分	310-677	-	390	457	527	560	630
托福(CBT)	總分	0-300	-	90	137	197	220	267
雅思 (IELTS)	總分	9	-	3	4	5.5	6	7
全民英檢 (GEPT)	級分	初級~ 優級	-	初級	中級	中高級	高級	優級
全民網路 英檢 (NETPAW)	級分	基礎級~ 專業級	基礎級	初級	中級	中高級	高級	專業級
全球英檢 Global English Test	級分		A1	A2	B1	B2	C1	C2

(五)近 3 個月申請之警察刑事紀錄證明 (俗稱良民證；證明期間為全部期間)。

三、報考人員經資格審查合格者，即以書面或以 E-MAIL 通知參加口試作業。

四、恕不接受現場報名甄試。

伍、甄試時間、地點及方式：

一、甄試時間：112 年 3 月底前(實際時間以甄試通知為準)。

二、甄試地點：由各需求單位依資格審查結果通知合格者參加(實際甄試地點以甄試通知為準)。

三、甄試方式：

(一)採書面審查及口試併行方式進行。

(二)書面審查 (20%)：包括科系、自傳、博(碩)士論文摘要、相關研究著作、國內外期刊發表資料等中文或英文摘要。

(三)口試 (80%)：內容包括專業程度、表達能力、個人特質等。

陸、甄試合格標準：

一、書面審查成績：最低合格標準為 70 分。

二、口試成績：最低合格標準為 70 分。

三、總成績最低錄取標準為 70 分 (滿分 100 分，書面審查成績 20%、口試成績 80%)。

四、於名額內採擇優錄取，列入正備取名冊，本院保留不足額錄取之審核權。

五、未達合格標準者不予錄取。

柒、注意事項：

一、錄取人員因工作內容，從事及參與「國家機密」事務，於入院乙個月內，需依國防部「列管軍品廠商安全查核辦法」、「國防科技工業合作廠商安全調查執行作法」及本院「人員安全調

查作業規定」等規範，填註從事及參與國防工業安全事務人員安全調查表(安全標準參考表如附表 3)，接受查核作業。

二、奉核定從事及參與「國家機密」事務人員，依「入出國及移民法」、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「國家機密保護法」等法令暨本院「人員出國及赴大陸地區管制作業規定」辦理出境及赴大陸地區管制措施。

捌、甄試結果由本院寄發通知單(或以 E-MAIL 通知)。

玖、如有任何疑義或意見歡迎電詢本院各需求單位聯絡人員：

需求單位	地址或郵件信箱	總機	聯絡人及分機
航空研究所	臺中市西屯區西安街 277 巷 300-5 號 asrd-hr@ncsist.org.tw	(04)27023051	張小姐 503602
飛彈火箭研究所	桃園龍潭郵政 90008-15 號信箱 mrsrd6503@ncsist.org.tw	(03)4712201	林小姐 352244
資訊通信研究所	桃園龍潭郵政 90008-16 號信箱 1111881@ncsist.org.tw	(03)4712201	何小姐 353505
化學研究所	桃園龍潭郵政 90008-17 號信箱 macle@ncsist.org.tw	(03)4712201	溫小姐 358667
材料暨光電研究所	桃園龍潭郵政 90008-8 號信箱 1934pm@ncsist.org.tw	(03)4712201	孫小姐 357268 許小姐 357116
電子系統研究所	桃園龍潭郵政 90008-22 號信箱 esrd-hr@ncsist.org.tw	(03)4712201	曾小姐 357921
系統發展中心	桃園龍潭郵政 90008-6 號信箱 lynnhsieh@ncsist.org.tw	(03)4712201	謝小姐 355198
系統製造中心	新北市三峽區中正路三段 1 號 chien3601@ncsist.org.tw	(02)26712711	許先生 313057
產品資源整合計畫	龍潭郵政 90008-24 信箱 cmh@ncsist.org.tw	(03)4712201	周小姐 354621 彭小姐 354613

附表 1

國家中山科學研究院 112 年研發替代役需求明細表						
項次	單位	員額		工作性質/內容	職務專長需求	工作地點
		博士	碩士			
01	航空研究所	0	1	1. 高/低速風洞儀電系統軟體撰寫與修改。 2. 機械液油壓系統控制與維護。 3. 感測器元件應用與訊號擷取應用。	電機與電子工程學類 機械工程學類	台中 西屯
02	航空研究所	0	1	1. 6D 運動方程式軟體開發與修改。 2. 外形設計參數匹配法則運用與開發。 3. 氣動力數據資料擷取與分析運用。	機動車輛、船舶及飛機學類 軟體及應用的開發與分析學類	台中 西屯
03	航空研究所	0	2	1. 執行 FPGA 程式設計與開發。 2. 執行硬體電路設計開發、測試及介面規格等文件撰寫。 3. 執行微處理器與周邊驅動韌體程式開發及實作。 4. 執行通訊界面驅動韌體程式設計、開發與整合測試(如 UART、CANBus 與網路等通訊介面)。 5. 執行飛控電腦測試，包含測試站硬體設計、籌獲、軟體開發與軟硬體整合測試等。 6. 須熟悉 Labview 或 Matlab 或 c 語言等開發工具。 7. 執行飛控次系統相關測試。	軟體及應用的開發與分析學類 電機與電子工程學類	台中 西屯
04	航空研究所	0	2	1. 通訊系統整合測試規劃與驗證。 2. 高頻微波元件量測與問題排除。 3. 跳展頻技術研析與開發。 4. 無線寬頻傳輸調變技術研析與開發。 5. 通訊軟硬體介面設計。 6. 引擎試車台維護專案系統檢測、軟硬體問題檢測等故障檢修。 7. 引擎數據擷取系統開發與測試。 8. 引擎及廠區控制系統開發與測試。 9. 停產件替代相容性分析、整合測試及逆向工程技術。	電力及能源學類 電機與電子工程學類	台中 西屯
05	航空研究所	0	1	1. GPU 運算環境規劃與建置。 2. 影像辨識深度學習演算法開發與應用。 3. 光學酬載與影像辨識功性能測試平台開發。	軟體及應用的開發與分析學類 其他資訊通訊科技學類	台中 西屯

06	航空研究所	0	2	1. 系統設計、介面規劃、工程整合與測試驗證 2. 系統構型研發改良、飛行測試驗證及設計分析報告撰擬。 3. 系統生產製作、整合測試及測試裝備操作維護等相關工作。	機械工程學類 機動車輛、船舶及飛機學類	台中 西屯
07	航空研究所	0	1	1. 航空器產品組裝測試及試驗品質管制。 2. 航空動力系統規格研究與制訂。 3. 品質數據資料庫建置/分析與知識管理平台維運。	電機與電子工程學類 機動車輛、船舶及飛機學類	台中 西屯
08	航空研究所	0	2	1. 執行專案管理及計畫建案、規劃、管制與分析作業。 2. 執行固定資產投資規劃與機器工時整合效益評估作業。 3. 執行 ISO/IEC 資訊安全驗證等工作推動與規劃作業。 4. 推動技術移轉、產業推廣及研發成果運用等業務。	其他工程及工程學類	台中 西屯
09	飛彈火箭研究所	0	1	1. 系統零組件表面處理與塗裝之製程研製。 2. 印刷電路板相關製程研製。 3. 化學製程之研析與控制。	化學學類 化學工程及製程學類	桃園 龍潭
10	飛彈火箭研究所	2	4	1. 應用系統開發及人機介面設計。 2. DSP/ARM 處理器軟體/韌體/硬體開發研製。 3. 系統分析模擬，測試系統整合設計。 4. 類比及數位控制電路設計/分析與驗測。 5. 系統電力、電路設計及繪製、電控零件選用及系統安裝及維護。 6. 系統分析模擬，測試系統整合設計。 7. 電力電子系統設計與開發。	電機與電子工程學類 資訊通訊科技學門	桃園 龍潭
11	飛彈火箭研究所	1	5	1. 武器之推進系統、流場計算、結構設計、導控系統、伺服控制、機械設計與製造。 2. 設備結構、機構、關鍵組件及相關裝備設計、開發、分析或試驗相關工作。	機械工程學類 機動車輛、船舶及飛機學類	桃園 龍潭
12	飛彈火箭研究所	0	1	1. 專案管理與系統工程之管制及整合。 2. 機械製造及製程規劃。 3. 非破壞檢測技術、零組件檢驗及品質管理。	其他工程及工程學類 機械工程學類	桃園 龍潭
13	資訊通信研究所	0	2	1. 電子戰裝備研製、組裝、測試及維護等作業。 2. 臨時交辦事項。	電機與電子工程學類 資訊通訊科技學門	桃園 龍潭

14	資訊通信研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行通訊相關系統技術開發與模擬測試。 2. 執行軟體程式設計、開發及實作，包含韌體語言等多項 IP (intellectual property core)開發與測試。 3. 裝備組裝整合與除錯測試。 4. 臨時交辦事項。 	電機與電子工程學類 其他資訊通訊科技學類	桃園龍潭
15	資訊通信研究所	0	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通信裝備研製、組裝、測試及維護等作業。 2. 臨時交辦事項。 	電機與電子工程學類 資訊通訊科技學門	桃園龍潭
16	資訊通信研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大數據網頁分析平台設計、開發及維護等作業。 2. 網頁前端介面 UI/UX 設計、開發及維護等作業。 3. 系統維護、軟體功、性能提昇及系統異常排除等作業。 4. 臨時交辦事項。 	資料庫、網路設計及管理學類 軟體及應用的開發與分析學類	桃園龍潭
17	資訊通信研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通信及網路系統設計規劃。 2. 網路、伺服器維護及管理等工作。 3. 裝備組裝整合與除錯測試。 	資料庫、網路設計及管理學類 其他資訊通訊科技學類	桃園龍潭
18	資訊通信研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊系統規劃、設計及開發。 2. 資料庫程式規劃、設計及開發。 3. 軟體共通元件、程式風格及人機介面之規劃與設計。 4. 臨時交辦事項。 	電機與電子工程學類 資訊通訊科技學門	桃園龍潭
19	資訊通信研究所	0	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專案系統軟體開發與測試作業。 2. 網路、伺服器維護及管理等工作。 3. 系統開發所需技術文件(規格、設計、測試等)撰寫及審查。 4. 系統軟/硬體維護及教育訓練等作業。 5. 臨時交辦事項。 	軟體及應用的開發與分析學類 其他資訊通訊科技學類	桃園龍潭
20	資訊通信研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行信號處理及控制模組相關硬體及韌體開發、精進及研製，以及驗證、測試等作業。 2. 執行聲納系統軟體功能開發及維護。 3. 執行聲納系統演算法、數學模型及模擬系統開發及實作。 4. 執行水文資料庫建置、應用與維護，水文資料搜集彙整及分析等作業。 	電機與電子工程學類 軟體及應用的開發與分析學類	高雄左營

21	化學研究所	0	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 化學分析、氣體感測元件及表面工程技術研發。 2. 推進劑及特用化材原料研製。 3. 高能固體推進劑絕熱披覆系統開發、發動機性能測試及非破壞性檢驗。 4. 燃油點火器、引燃器、安全備炸電雷管等小型火工品研製。 	化學工程及製程學類 機械工程學類	桃園龍潭
22	化學研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 化學分析、氣體感測元件及表面工程技術研發。 2. 推進劑及特用化材原料研製。 3. 高能固體推進劑絕熱披覆系統開發、發動機性能測試及非破壞性檢驗。 4. 燃油點火器、引燃器、安全備炸電雷管等小型火工品研製。 	化學工程及製程學類 機械工程學類	高雄大樹
23	材料暨光電研究所	0	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光學鏡頭與光電系統設計。 2. 光電系統機構設計 3. 光電系統控制與信號擷取。 4. 光電系統組裝。 5. 人工智慧研究與影像處理法則開發。 6. 人機介面開發與控制程式撰寫。 7. 測試裝備軟硬體開發與維護。 8. 光電系統設計、測試。 9. 伺服與控制系統開發、測試。 10. 電子電路設計、測試。 11. 機構設計。 	電機與電子工程學類 資訊與計算機學類	桃園龍潭
24	材料暨光電研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 伺服與控制系統開發、測試。 2. 機構設計、機械製圖。 	電機與電子工程學類 機械工程學類	桃園龍潭
25	材料暨光電研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 微波元件設計、量測、優化與電性測試系統開發。 2. 新一代陶瓷鼻錐罩開發執行微波設計、量測、優化。 3. 結構設計、結構模擬分析及模治具設計。 4. 非破壞檢驗、材料性質測試。 5. 製程自動控制設計開發與維護。 6. 機械製造、加工參數研究及製程規劃。。 7. 複材製程開發、熱防護結構製程開發。 	電機與電子工程學類 機械工程學類	新北三峽
26	材料暨光電研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新一代雷射雷達設計和開發。 2. 整合型觀測及測距系統設計和開發。 3. 數位及類比電路設計、程式開發。 	電機與電子工程學類 機械工程學類	桃園龍潭

27	材料暨光電研究所	0	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各型能源系統設計開發與測試。 2. 銀鋅與熱電池模組設計開發。 3. 製程自動控制設計開發與維護。 4. 測試生產裝備軟硬體維護。 	電機與電子工程學類 機電工程學類	桃園龍潭
28	電子系統研究所	1	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 雷達系統設計與組測。 2. 微波天線、信號處理、收發射機模組研製。 3. 電力電子、關鍵性元組件開發及電子感測器研發。 4. 寬頻通訊系統、自動測試。 5. 微波晶片、元件、模組及系統整合晶片設計與研製。 6. FPGA硬體開發設計及驗證。 	工程及工程業學門 物理、化學及地球科學學門	桃園龍潭
29	電子系統研究所	1	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各作業系統平台之軟體規劃、開發與測試。 2. 嵌入式軟體設計開發。 3. 影像處理與自動化視覺設計開發。 4. 雷達工作模式研析、系統軟體分析、設計及功能精進。 5. 軟體規劃及開發。 6. 系統維護及測試。 7. 系統自動測試/儀控程式撰寫。 	資訊通訊科技學門 工程及工程業學門	桃園龍潭
30	電子系統研究所	1	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 雷達車結構圖設計及規劃。 2. 雷達系統機械設計。 3. 結構熱傳分析模擬。 4. 機械檢驗及系統工程。 5. 自動化測試系統設計、測試、除錯及驗證。 6. 自動化產線規劃、設計、測試及驗證。 	工程及工程業學門	桃園龍潭
31	系統發展中心	0	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專案軟體程式撰寫 2. 專案系統整合 3. 專案硬體設計 4. 專案測試任務 5. 專案工程管制 6. 專案品質管制 	電資工程學類 機械工程學類	桃園龍潭
32	系統發展中心	0	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專案軟體程式撰寫 2. 演算法推導 3. 專案測試任務 4. 專案工程管制 5. 彈道模擬分析 6. 系統工程整合 	電資工程學類 物理學類	桃園龍潭

33	系統發展中心	0	4	1. 系統工程研發、整合、專案管理、品質工程與測試驗證。 2. 模擬程式、模式及介面開發整合、機動式光學追蹤系統伺服控制介面等軟硬體研發及環試振動試驗。	電資工程學類 機械工程學類	桃園龍潭
34	系統發展中心	0	2	1. 執行武器系統設計/系統分析/系統工程介面整合/構型管理/專案進度規劃與管控相關工作。 2. 執行專案管理、品質工程管理、管制、驗證及後勤管理。	電資工程學類 工業工程學類	桃園龍潭
35	系統製造中心	0	2	1. 電子電路模擬、設計。 2. 單晶片韌體程式撰寫。 3. 數位訊號處理。 4. 系統軟體設計/軟體工程/數位系統開發：軟體程式設計、開發、編撰、測試及人機界面應用程式開發。	電機與電子工程學類 資訊通訊科技學門	新北三峽
36	系統製造中心	0	1	1. 機構設計。 2. 結構模擬。 3. 應用力學計算。	機械工程學類 應用力學學類	新北三峽
37	系統製造中心	0	1	1. 高分子材質分析及開發。 2. 燃燒化學電腦模擬。 3. 高速氣體動態分析及設計。	化學化工材料學類 資源工程學類	新北三峽
38	系統製造中心	0	1	1. 生產排程規劃及生產進度管理。 2. 物料需求檢討、採購及生產料件獲得。	工業工程學類	新北三峽
39	產品資源整合計畫	0	2	1. 網頁式資訊系統後端程式設計與開發。 2. ERP 相關資訊系統需求分析、系統分析、與架構設計等。 3. 軟體資訊系統部署與維運，包含版本管理、伺服器管理、資料庫維運等。	軟體及應用的開發與分析學類 工業工程學類	桃園龍潭
	合計	6	74			

附表 2

履 歷 表

姓 名	英文姓名(同護照名)	身分證號碼				
出生地	出生日期		民國	年	月	日
國 籍	<input type="checkbox"/> 具中華民國國籍(始具報考資格) <input type="checkbox"/> 其他：_____、_____ (雙<多>重國籍者請填寫國家名稱) <input type="checkbox"/> 曾(或現)具陸、港、澳地區人士身分					正面上半身清晰照片 (非生活照)
兵役狀況	<input type="checkbox"/> 役畢 <input type="checkbox"/> 免役 <input type="checkbox"/> 未役 <input type="checkbox"/> 服役中(退役時間：_____)					
電子郵件						
通 訊 處	通訊地址				行動電話	
	戶籍地址				連絡電話	
	緊急聯絡人				連絡電話	
學 歷	學 校 名 稱	院 系 科 別	學 位	起 迄 時 間		
	註：依所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士—>碩士—>學士順序)。					
經 歷	服 務 機 關 名 稱	職 稱 (工 作 內 容)			起 迄 時 間	
家 庭 狀 況	稱 謂	姓 名	出 生 地	國 籍	目 前 職 業 (服 務 機 關)	曾 擔 任 之 外 國 或 陸 港 澳 地 區 職 業 (服 務 機 關)
一、二親等親屬	稱 謂	姓 名	出 生 地	國 籍	目 前 職 業 (服 務 機 關)	曾 擔 任 之 外 國 或 陸 港 澳 地 區 職 業 (服 務 機 關)
註：1. 家庭狀況欄請填載配偶、子女及其他同住之二親等親屬。 2. 其他非同住之二親等親屬請填載於一、二親等親屬欄。 3. 一、二親等親屬欄請填載如：父母、祖父母、配偶之父母、配偶之祖父母、子女、孫子女、兄弟姐妹及其配偶等親屬；無則免填。						

4. 配偶或二親等親屬具雙重以上國籍或其他地區居留權者，均應全數詳實填載於國籍欄位內。

在三 中親 科等 院 任親 職屬	稱	謂	姓	名	單	位	職類(或職稱)
註：無則免填。							

以上履歷表欄位均詳實填寫。

婚姻： <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚	身高： 公分	體重： 公斤	血型： 型
原住民： <input type="checkbox"/> 山地 <input type="checkbox"/> 平地；族別： 族			
身心障礙：等級： 度；類別 障(類)			

備註：有★為必填欄位

自述(請以 1 頁說明)

自述內容應包含事項：

- 一、家庭狀況(含二親等補述說明及其身分背景)、成長背景等。
- 二、工作經歷(專長)。
- 三、因求學、就醫、工作或其他原因，長期停留或頻繁往返之境外歷程。
- 四、是否曾任職公務機關經歷，有無特殊功過獎懲。
- 五、其他(考生視需要自填)。
- 六、請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自述及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)。
- 七、視需要可自行增加延伸，整份履歷表必須彙整為一個 PDF 檔案上傳。

填表人：

(簽章)

備註：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)
，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個 PDF 檔案上載。

附表 3

從事及參與國防工業安全調查事務人員安全標準參考表	
項次	安全標準
1	涉及破壞、敵諜、叛國、恐怖主義、煽動等行為，或陰謀、預備、協助、教唆他人犯以上各罪。
2	涉嫌建立、參與不法組織（活動），列管有案或偵（調）查中者。
3	主張或使用暴（武）力推翻國家或恣意變更國體者。
4	曾犯洩密罪經判刑確定，或通緝有案尚未結案者，或違反保密規定，受懲戒處分、記過以上行政懲罰者。
5	同時具有中華民國國籍及外國國籍；或在外國居住，刻正尋求或取得外國公民之資格。
6	犯有內亂外患罪、違反「槍砲彈藥刀械管制條例」、涉有「妨害性自主」案、殺人、搶奪、竊盜、洩密、毒品危害防制條例、組織犯罪條例與兒童及少年性交易防制條例等前科判決確定者。
7	自填安全調查表內容不符事實，經審查誠實性、可靠性及可信賴度具重大缺失，足以影響安全調查結論判斷。
8	本人、配偶、同居人、三親等內血親，曾在外國、大陸地區（含香港、澳門）擔任其黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務；或一親等內血親曾在大陸地區或香港、澳門連續停留 1 年以上者。
9	曾酗酒滋事、藥物成癮或其他精神疾病，有具體事證者。
10	超額負債致發生財務困難。
11	非法使用、持有、運送、販賣危險藥品。
備註：參照美國國防部人員安全計畫安全標準適用性制訂。	